

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

世界知识产权组织

ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

المنظمة العالمية للملكية الفكرية

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

C. SCIT 2607
03

10 de enero de 2005

Re: Equipo Técnico del SDWG sobre armonización e identificación de las partes de un fascículo de patente (Equipo Técnico sobre prácticas en materia de citas)

De mi consideración:

En su quinta reunión, celebrada del 8 al 11 de noviembre de 2004, el Grupo de Trabajo sobre Normas y Documentación (SDWG) del Comité Permanente de Tecnologías de la Información (SCIT) acordó crear el Equipo Técnico mencionado anteriormente a fin de ejecutar las actividades descritas en el documento SCIT/SDWG/5/8 (véase el párrafo 74 del documento SCIT/SDWG/5/13).

La Oficina Internacional, en su calidad de responsable del Equipo Técnico, invita por la presente a las Oficinas que deseen participar en dicho Equipo a que nombren un representante. Los participantes deberán ser especialistas con los debidos conocimientos sobre los procedimientos de identificación de las partes de un fascículo de patente en las Oficinas y las consecuencias que tienen en esas prácticas los documentos de patente presentados en forma electrónica. El Equipo Técnico, que iniciará su tarea a principios de 2005, realizará su labor en inglés y por medios electrónicos.

Si su Oficina desea participar en el Equipo Técnico, deberá enviar informaciones detalladas de su representante (nombres y apellidos, cargo y dirección de correo electrónico) a la Oficina Internacional, antes del 31 de enero de 2005, a la siguiente dirección de correo electrónico: *scit.mail@wipo.int*. Le agradecería que cite el número de la presente Circular como referencia en toda correspondencia.

Aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Neil Wilson', is written over a horizontal line.

Neil Wilson
Director de los Servicios de Informática
División de Tecnologías de la Información